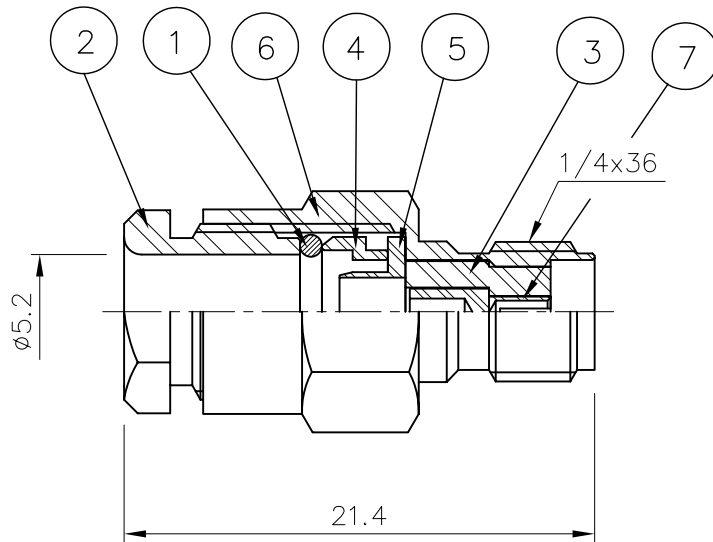


ST	개정									수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



7	O-RING	1	N B R	B.K	DGK00018-N/1 (G2002)
6	INSERT (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00040-135/1 (M2003)
5	INSERT (A)	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00039-135/1 (M2002)
4	SCREW CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00039-135/1 (P2002)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00262-N/1 (H2009)
2	PIN	1	BeCu	Gold Plate	(E2009)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00341-135/1 (D2011)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		1994. 7. 4.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
	재질	검도					도명 CONNECTOR	
열처리	재도							
보호피막처리	작성부서		연 구 소			A4	도번 CN00086-7/1	
	적도	5/1	단위	mm	총량		K314-252-000	